

暗号モジュールのハードウェア実装について

電気通信大学 情報通信工学科

崎山 一男

暗号とハードウェア実装

□ 情報セキュリティ機器における暗号技術

□ 暗号≠セキュリティ

- きわめて重要な要素

□ 広がるアプリケーション

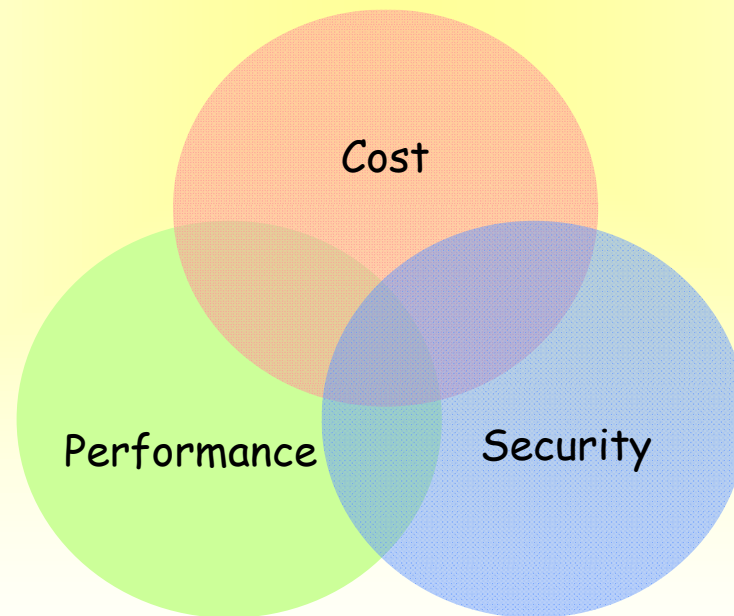
- ネットワーク
- スマートカード
- 携帯電話
- ゲーム機
- RFIDタグ
- VoIP, etc...



Cost, Performance and Security Trade-offs

□ 暗号モジュールの3要素

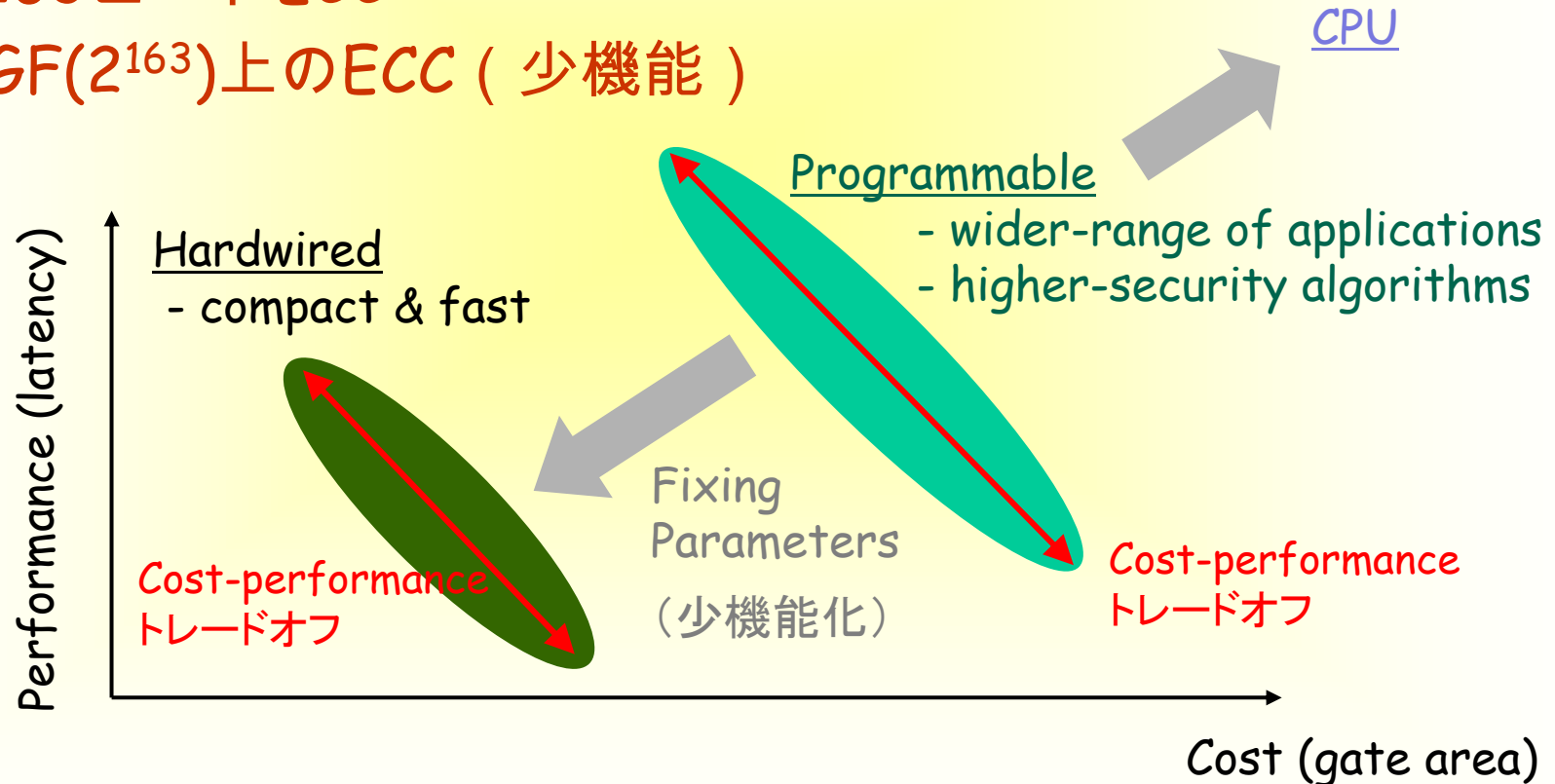
- **Cost**: ゲート数, データメモリ容量, テスト性, etc.
- **Performance**: 処理速度, 消費電力, etc.
- **Security**: 物理攻撃耐性, サイドチャネル攻撃耐性



ハードウェア実装と柔軟性

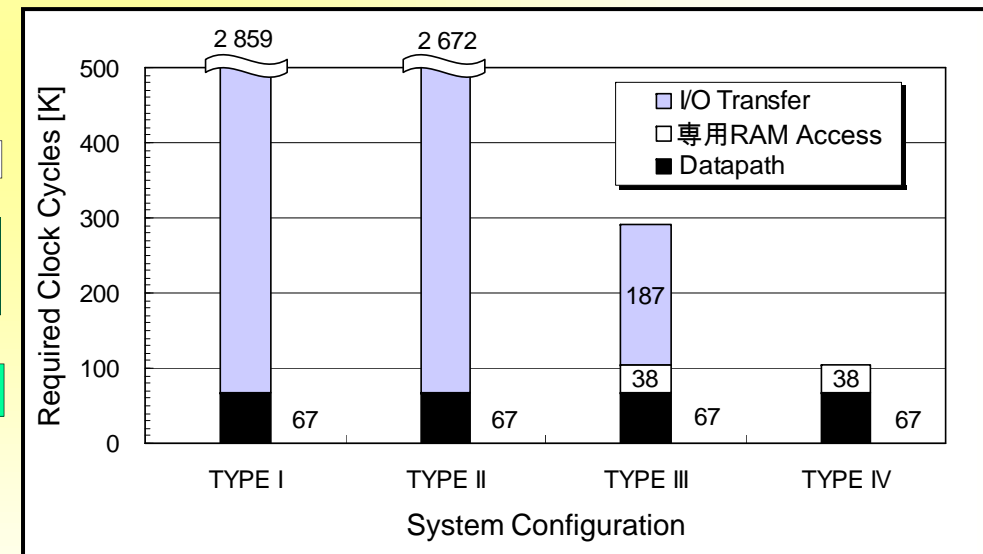
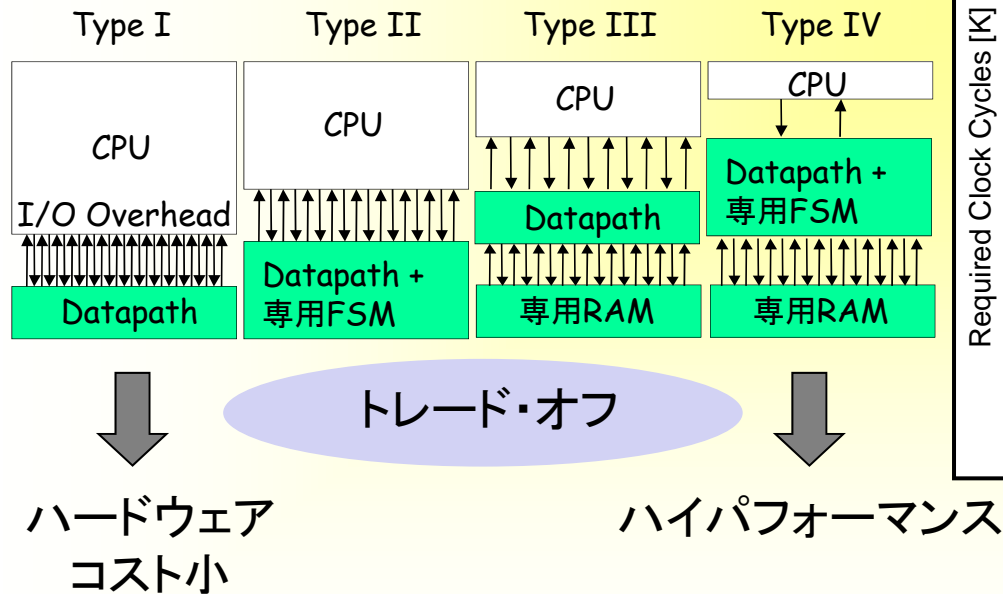
□ 多機能 vs 少機能

- 例えばRSAとECCをサポート (多機能)
- 163ビットECC
- $GF(2^{163})$ 上のECC (少機能)



HW/SW Co-design

- ハードウェア性能とインタフェース
 - 専用FSM(μコントローラ)
 - 専用RAM
 - コストとスピードのトレード・オフ



超楕円曲線暗号の実装例
 [CHES2006]

暗号モジュールの実装性評価

□ どう評価するか (HOW?)

□ 評価プラットフォーム

- ハードウェアでは多種多様 (cf. ソフトウェア評価のIntel)

□ 設計フロー

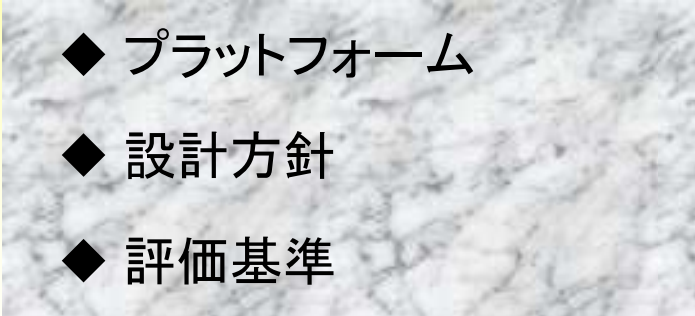
- 多くのパラメター (cf. C言語のコンパイルオプション)
- Verilog or Custom Cell (cf. C言語 or アセンブラ)

□ 何を評価するか (WHAT?)

□ 実装効率

- Throughput / gate
- Latency · gate

□ サイドチャネル攻撃耐性

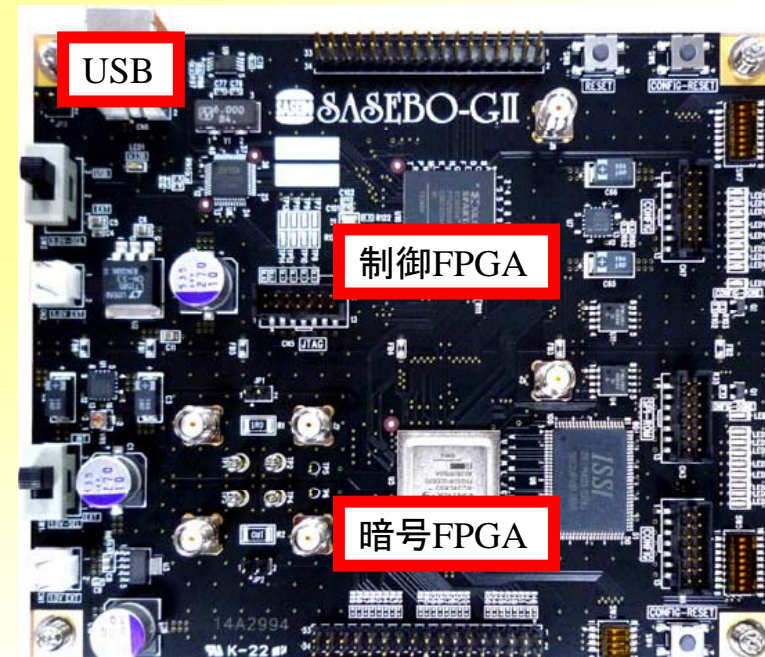
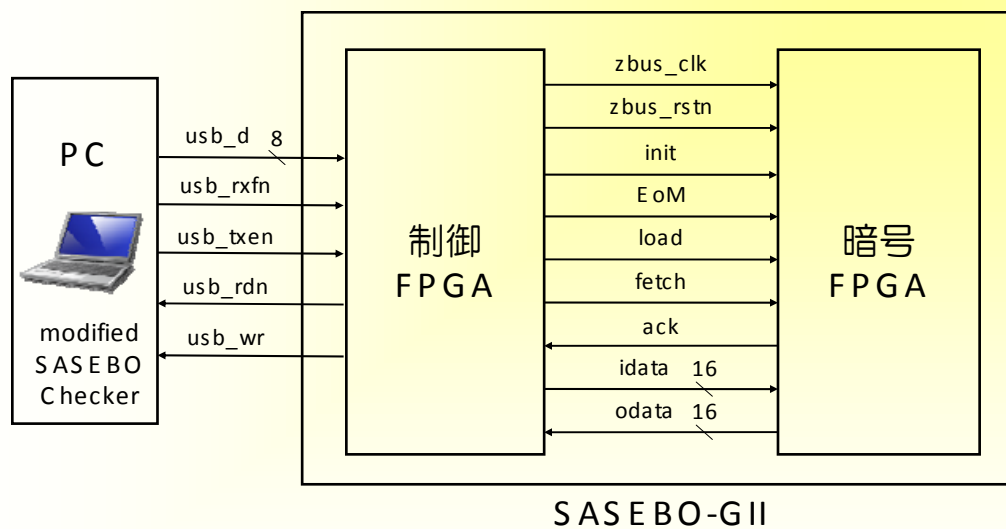
- 
- ◆ プラットフォーム
 - ◆ 設計方針
 - ◆ 評価基準

最近のとりくみ

□ 公平なSHA-3候補のハードウェア評価に向けて

□ SASEBO-GIIを使用

- 共通インターフェース
- 共通デザインフロー
- 公平な結果比較



[SCIS2010, ePrint2010/010]

SHA-3候補の評価基準

□ 総サイクル数

十分長いメッセージ
では無視できる

$$I = \frac{M_{pad}}{B} (I_{din} + I_{core}) + I_{dout} + I_{final}$$

□ ロングメッセージではスループット



$$Th = \frac{B \cdot f_{max}}{I_{in} + I_{core}}$$

【チーター】**最高時速~100km**
100m走 6秒13 [Wikipedia]

□ ショートメッセージではレイテンシ

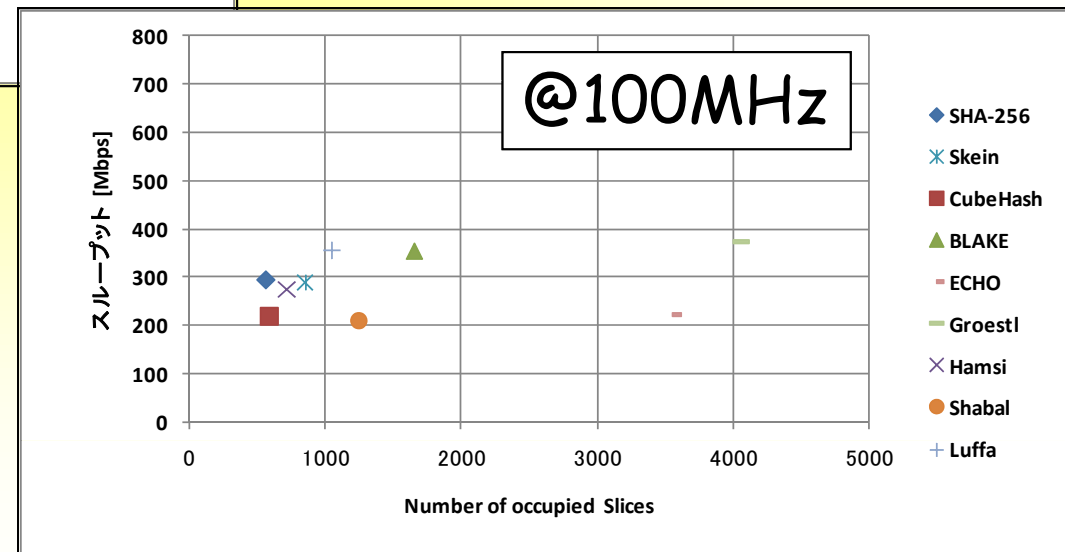
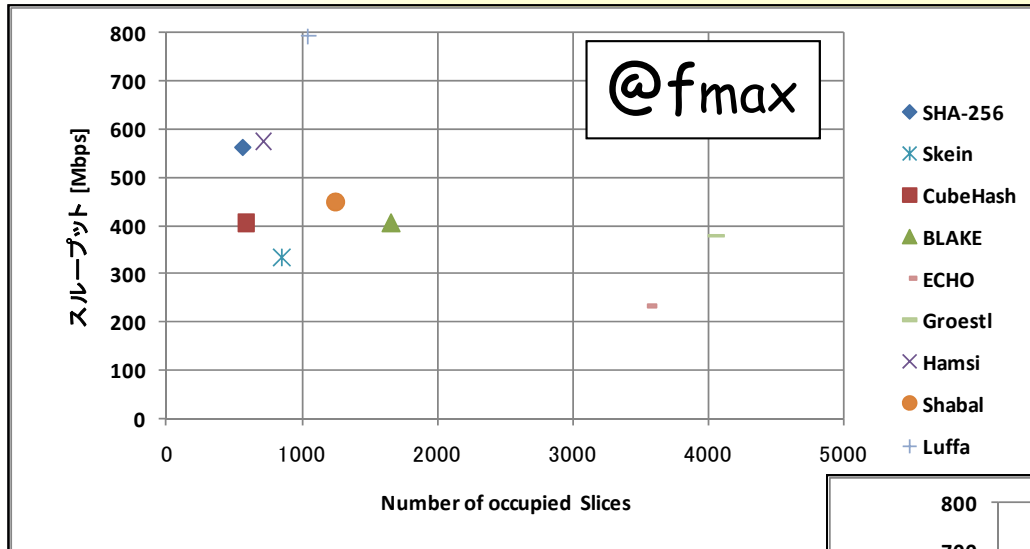
$$L = \frac{I}{f_{max}}$$



【グレイハウンド】**100m走 4~5秒**

SHA-3候補評価結果(一部)

□ コスト vs スループット



Open Questions

□ プラットフォーム

- FPGAの評価結果 ⇒ ASICの実装性見積もり?
- インタフェースの違い
- 消費電力評価
 - RFID応用
 - バッテリー駆動システム (低エネルギー)

□ 評価基準

- f_{max} での評価は重要?
- Throughput/gate が全て?
 - 多少コストが高くても高スループット優先
 - 多少スループットが悪くても低コスト優先

